

高等教育深耕計畫第二期

技專校院主冊計畫及主冊專章（資安強化）

第一階段（112 至 113 年）成果報告暨第二階段（114 至 116 年）

計畫書學校說明會相關資訊

一、時間：113 年 10 月 23 日（星期三）下午 2 時至 4 時
（請於下午 1 時 30 分至 2 時完成報到）

二、辦理方式：採實體／線上會議同步

（一）實體會議地點：中央聯合辦公大樓南棟 18 樓第 5 會議室（臺北市中正區徐州路 5 號 18 樓）。

（二）線上會議連結：報名完成後於 113 年 10 月 22 日（星期二）下午 6 時前將會議連結傳送至電子郵件。

三、與會人員：

（一）實體會議：每校至多 2 人，其中包括技專校院校長、副校長或一級主管至少 1 人，及熟稔主冊計畫或主冊專章（資安強化）計畫之主管或承辦人員。

（二）線上會議：每校至多 1 組。

四、時程及內容：

時程		內容	
13：30~14：00	30 分鐘	報到	
14：00~14：10	10 分鐘	主冊	長官致詞
14：10~14：40	30 分鐘		計畫提報說明
14：40~15：10	30 分鐘		綜合座談
15：10~15：40	30 分鐘	主冊專章（資安強化）	計畫提報說明
15：40~16：00	20 分鐘		綜合座談
16：00~		賦歸	

五、報名資訊：

- (一) 報名時間：即日起受理報名至 113 年 10 月 21 日（星期一）中午 12 時止。
- (二) 報名方式：以學校主冊計畫帳號登入「高等教育深耕計畫」平臺（網址：<http://sprout-tech.twaea.org.tw>）→調查表→高等教育深耕計畫第二期第一階段（112 至 113 年）成果報告暨第二階段（114 至 116 年）計畫書學校說明會。
- (三) 參與實體或線上說明會者，皆請完成報名。

六、其他重要注意事項：

- (一) 會議場地空間限制，請勿過早於會議地點外等候，避免造成人員出入動線壅塞。
- (二) 參與實體會議人員請務必攜帶教育部函文影本或電子檔，於 1 樓入口出示後始得進入中央聯合辦公大樓。
- (三) 響應環保，請自備環保杯。

七、聯絡資訊：

- (一) 主冊計畫：社團法人台灣評鑑協會李小姐（02-33431199、02-33431283；cindy@twaea.org.tw）。
- (二) 主冊專章（資安強化）：教育部資訊及科技教育司李先生（02-77365633；li_23112hoc@mail.moe.gov.tw）。

八、交通資訊：

- (一) 臺北火車站 M8 出口沿忠孝西路一段直行，接著右轉至中山南路，步行約 500 公尺左轉進徐州路，再步行 100 公尺即抵達中央聯合辦公大樓南棟。
- (二) 捷運善導寺站 2 號出口沿林森南路直行約 500 公尺右轉進徐州路，再步行約 300 公尺即抵達中央聯合辦公大樓南棟。
- (三) 捷運臺大醫院站 2 號出口沿常德街直行，接著左轉至中山南路，步行約 150 公尺右轉進徐州路，再步行 100 公尺即抵達中央聯合辦公大樓南棟。

